

# 高解像マイクロフォーカスX線検査装置

微細な欠陥や内部構造を、非破壊かつ高解像で観察することができます。

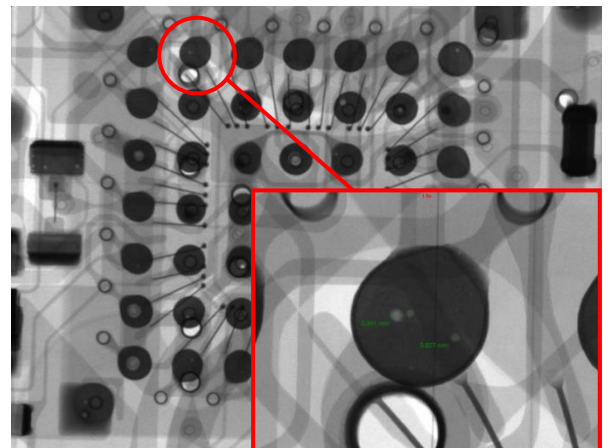
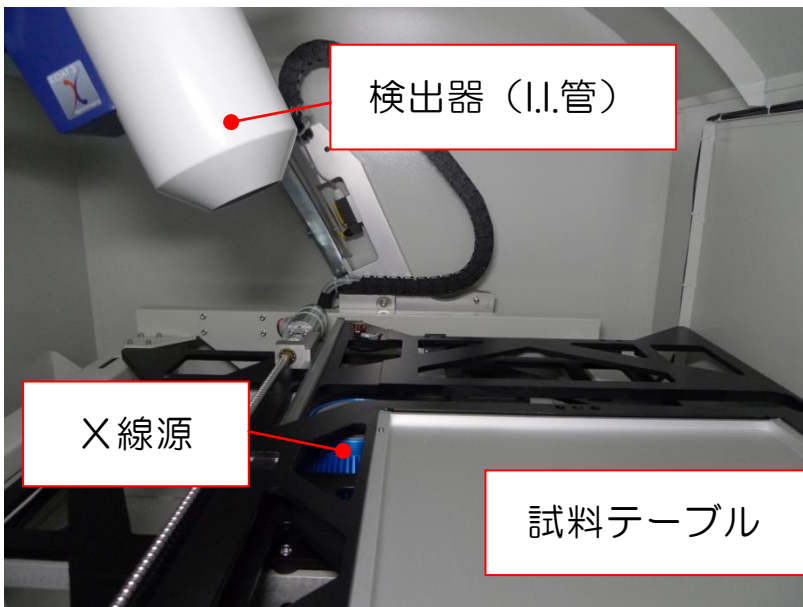
## ■ 装置の外観



## ■ 特徴

- 管電圧：30～160kV
- X線最大出力：10W
- 認識解像度：0.1  $\mu\text{m}$
- 試料テーブルサイズ  
：508×444mm
- 傾斜角度：0～70°
- 直交CT、斜めCT対応
- 加熱観察可能  
(最大 350°C)

## ■ 観察例



(BGA 内部のボイド観察例)

H26年3月導入